证券代码：605358

证券简称：立昂微

杭州立昂微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 现场参观 ☐ 其他 ☐ 分析师会议 ☐ 新闻发布会 ☐ 电话会议
参与单位名称及时间	2025年8月13日15:00 广发证券、博时基金等2人 2025年8月29日15:00 华夏基金1人
地点	杭州立昂微电子股份有限公司
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云
投资者关系活动记录	<p>公司围绕已披露的半年度经营情况进行了说明，投资者交流的问题回复内容如下：</p> <p>1.公司外延片的产能利用率高，是否有涨价？</p> <p>答：公司6-8英寸外延片产品自年初以来订单饱满，产能利用率保持在较高水平；12英寸外延片产品同样订单饱满，出货量同比、环比均有大幅增长。在此情况下，公司优先选择高价值量产品订单，公司因出货结构的变化单片价格有所提高。</p> <p>2.公司是否有应用于AI服务器的产品？</p> <p>答：公司重掺低阻外延片和750v FRD芯片可终端应用于AI服务器的不间断电源。</p> <p>3.公司未来业务重点放在哪一板块？</p> <p>答：半导体硅片业务板块将依托公司重掺技术优势，重点开发8-12英寸重掺外延片，推进12英寸轻掺硅片产能爬坡；功率器件芯片业务板块进一步丰富产品系列、优化产品结构、拓展优质客户，提高车规产品、FRD产品等高附加值产品的比重；化合物半导体射频和光电芯片业务聚焦推动海宁生产基地产量提升，重点发展VCSEL芯片工艺、pHEMT、BiHEMT芯片工艺及6英寸碳化硅基氮化镓产品等高附加值产品。</p>
资料清单 (如有)	无